

## 第四届国际高功率激光与工程学术研讨会 (HPLSE 2020)

### 邀请函 (会议通知)

尊敬的\_\_\_\_\_，您好，

第四届国际高功率激光与工程学术研讨会由中国科学院上海光学精密机械研究所发起并主办，中国激光杂志社、中国工程物理研究院、上海交通大学 IFSA 协同创新中心等联合主办，将于 2020 年 4 月 13-18 日在苏州举办。

**会议主席：**贺贤土 院士，中国工程物理研究院；范滇元 院士，中科院上海光机所、深圳大学；  
Colin Danson 教授，帝国理工学院

**执行主席：**朱健强 研究员，中科院上海光机所

#### 会议专题：

- 高能量密度物理
- 高功率激光器系统
- 高功率激光器件
- 先进激光技术与应用

#### 会议日程：

日期	日程
4月13日	09:00-18:00 报到
4月14日	09:00-18:00 报到 18:30-19:30 论坛、同期活动
4月15日	08:30-12:00 开幕式、大会报告 13:30-17:30 分会报告
4月16日	08:30-12:00 大会报告 13:30-16:00 分会报告 16:00-17:30 张贴报告 18:00-20:30 晚宴
4月17日	08:30-12:00 大会报告 13:30-17:00 分会报告
4月18日	08:30-12:00 分会报告 15:00-17:00 实验室参观

#### 重要日期：

- 摘要投稿截止日期：2020 年 1 月 22 日
- 摘要录用通知：2020 年 1 月 31 日
- 优惠注册截止日期：2020 年 3 月 31 日

## The 4th International Symposium on High Power Laser Science and Engineering

### 会务费：

注册类别	3月31日之前(含当日)	3月31日之后
正式代表	3200 元	3800 元
学生代表	1400 元	2000 元
文章出版处理费用*	600 元	
额外购买会议晚宴券	500 元	
额外购买欢迎晚宴券	300 元	

付款方式 (于 3 月 31 日之前完成注册并缴费, 可享优惠价格注册, 以缴费日期为准。)

- 提前汇款  
户名: 上海汇光会务服务有限公司  
开户行: 中国银行上海市菊园新区支行  
账号: 4481 7817 3875  
联行号: 104290075128  
附言备注项: hplse+参会人姓名 (例: hplse 张三)  
请将汇款回执上传至会议系统。
- 在线交费:  
支付宝 (系统缴费方式选择“Alipay”)。  
支付宝在线支付, 请确保页面自动跳转后, 再关闭页面, 请勿手动提前关闭页面。
- 支付宝  
账户: huiguangconf@163.com  
附言备注项: hplse+参会人姓名 (例: hplse 张三)
- 现场交费  
现金, 刷卡, 支付宝均可。

注: 上海汇光会务服务有限公司为本次会议指定会务公司, 负责会务费及赞助费等财务事宜。

### 联系方式：

电话: +86-21-69918613

邮箱: [hplse@siom.ac.cn](mailto:hplse@siom.ac.cn)

网址: <http://www.clp.ac.cn/EN/EventMain/HPLSE2020>



扫码进入会议主页

